Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 高温永磁 合金的矫顽力*

王光建^{1)2)†} 蒋成保¹⁾

1)(北京航空航天大学材料科学与工程学院,空天先进材料与服役教育部重点实验室,北京 100191)

2) (河北工程大学理学院, 邯郸 056038)

(2012年1月11日收到;2012年2月26日收到修改稿)

对 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 合金, 经 810 °C 等温时效后以 0.5 °C/min 逐渐冷却, 在 600 °C—400 °C 温度 区间淬火, 研究了不同淬火温度下的磁滞回线、磁畴和矫顽力温度系数 β. 发现时效 600 °C 淬火后磁滞回线出现台 阶状, 说明畴壁中应存在两处钉扎. 随淬火温度的降低, 合金的室温矫顽力显著增加, 磁滞回线的台阶消失. 通过磁 畴形貌发现时效 600 °C 淬火后的磁畴接近条形畴, 1:5 相中 Cu 分布相对均匀, 形成的畴壁钉扎较弱, 从而使磁滞回 线出现台阶, 决定矫顽力的畴壁钉扎位于两相界面处; 随时效淬火温度的降低, 磁畴逐渐细化, 畴壁 1:5 相中的畴壁 能降低, 形成了较强的内禀钉扎, 并决定材料的矫顽力, 两相界面处的畴壁钉扎被掩盖. 对不同温度淬火合金的高温 矫顽力研究表明, 最强的畴壁钉扎位于两相界面处时, 矫顽力随温度升高逐渐增加, 矫顽力出现温度反常现象; 最强 的畴壁钉扎位于 1:5 相中心时, 矫顽力随温度升高逐渐衰减. 当测试温度达到 500 °C 后不同淬火温度样品的矫顽力 几乎相同, 此时最强畴壁钉扎均在两相界面处.

关键词: 2:17型 SmCo 高温永磁体,磁滞回线,磁畴,矫顽力温度系数

PACS: 75.50.Ww, 75.60.-d, 75.60.Jk

1引言

2:17 型 SmCo 基永磁合金以其高磁晶各向异 性和高居里温度成为高温永磁体的重要侯选材料. 一般传统 2:17 型 SmCo 基永磁合金的内禀矫顽力 温度系数 $\beta = -0.3\%/^{\circ}$ C $\left(\beta = \frac{dH_c}{dT}\right)^{[1]}$,在温度高 于 300 °C 后,矫顽力急剧降低,限制了其在高温度 下使用. 近来,随着航空航天科技的发展,对永磁体 使用温度的要求已提高到 500°C,这就需要提高其 高温矫顽力. 提高高温矫顽力的一个有效途径就是 降低矫顽力温度系数 β ,而矫顽力温度系数 β 又主 要取决于磁体的矫顽力机制. 烧结的 2:17 型 SmCo 基永磁合金需经烧结和 1150 °C—1190 °C 固溶处 理,后经 800 °C—850 °C 等温时效再以 0.5 °C— 1 °C/min 冷却到 400 °C 淬火或慢冷到室温. 时效过 程中将会形成胞状结构(胞体为2:17相,胞壁为1:5 相) 和垂直于易 c 轴的片状富 Zr 相^[2-4], 富 Zr 相 为合金中各元素扩散提供通道, 胞状结构的形成则 使 Cu 更加集中分布在胞壁 1:5 相中, 形成了较强 的畴壁钉扎,从而获得了较高的矫顽力.当前通过 在传统 2:17 型 SmCo 基永磁合金中减少 Fe 含量、 增加 Cu 含量,并采用相同的热处理工艺过程,制 备出的 2:17 型 SmCo 高温永磁体大大提高了其高 温矫顽力,其矫顽力机制也普遍认为是钉扎型的, 但对畴壁钉扎的位置却有两种观点,一种观点认 为矫顽力主要由胞体 Sm₂(Co,Fe)17</sub> 和富 Cu 的胞 壁 Sm(Co,Cu)5 两相间的畴壁能差决定, 时效冷却 过程中更多的 Cu 会从胞体 2:17 相扩散到胞壁 1:5 相中,从而增加了两相的畴壁能差获得了高矫顽 力^[5-7]. 另一种观点是 Yan 等^[8], Gopalan 等^[9] 分 别通过 X 射线能量散射纳米探针、3 维原子探针

http://wulixb.iphy.ac.cn

^{*}国家自然科学基金(批准号:51071010)和中央高校基本科研业务费资助的课题.

[†] E-mail: wgjylh@yahoo.com.cn

^{© 2012} 中国物理学会 Chinese Physical Society

观察到时效过程中非磁性元素 Cu 的分布存在调幅 分解现象,随时效淬火温度的降低, Cu 在 1:5 相中 的分布梯度大大提高,同时矫顽力也大大增加,因 此提出矫顽力主要取决于 Cu 在 1:5 相中的分布梯 度.同时 Xiong 等^[10]从热力学方面证明了调幅分 解的存在.然而,上述两种观点尚不统一.

我们设计了 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 合 金经 810 °C 等温时效后在 600 °C—400 °C 区间 不同温度淬火实验,采用磁滞回线测试和磁畴观察 的方法,探索时效慢冷过程对合金畴壁钉扎的影响, 分析由此导致的合金的矫顽力温度系数的变化和 其高温矫顽力机理.确定了上述两种机制均存在, 以及相应的存在条件.

2 实验材料及方法

以 纯 度 为 99.99%的 Sm, Co, Cu, Fe 和 99.5%的 Zr 为原料, 采用电弧炉反复熔炼 4 次获得成分为 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 的合 金锭. 通过粗破碎和球磨获得 4 µm 左右的粉 末,将粉末在真空手套箱中装入橡胶模具后,在 脉冲磁场下充磁取向,采用等静压压制成坯块 为 Φ 10 mm × 10 mm 的圆柱体.坯块在氩气保护 下经 1190 °C 固溶 5 h 后取出淬火,随后经 810°C 等温时效 24 h,再以 0.5 °C/min 分别冷却到 600 °C, 500 °C,400 °C,保温 10 h 后淬火.通过线切割加工 成 Φ 3 mm × 3 mm 的样品,分别记为 A 样品, B 样 品,C 样品.采用振动样品磁强计 (VSM)测试合金 不同温度下的磁滞回线及磁性能;磁畴结构的观察 采用了美国 Veeco 公司生产的磁力显微镜 (MFM).

3 实验结果与讨论

图 1 为 3 个样品室温及高温 500 °C 时实验测 量的磁滞回线,时效 600 °C 淬火的 A 样品的矫顽 力较低,室温磁滞回线出现明显的台阶,说明合金 的矫顽力是钉扎型的,表现出两个临界钉扎场 H₀₁, H₀₂,由此推断畴壁中存在两处畴壁能能量梯度极 大值.随时效淬火温度的降低, B, C 样品的室温矫 顽力逐渐增加,磁滞回线中的台阶也随之消失.



图 1 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 合金不同时效温度淬火样品的室温 (实线) 及 500 °C 磁滞回线 (虚线) (a) 为时效 600 °C 淬火样品; (b) 为时效 500 °C 淬火样品; (c) 为时效 400 °C 淬火样品

图 2 是经时效 600 °C, 500 °C, 400 °C 淬火后 合金的磁畴结构.磁畴宽度介于 300 到 500 nm 之 间,要远大于 2:17 相胞体的尺寸约 100 nm^[11],说 明胞体相通过胞壁相间的相互作用形成磁畴.时 效 600 °C 淬火合金的磁畴结构接近条形畴,表明 此时合金中各处的磁性能近似是均匀的,非磁性 元素 Cu 在 1:5 相中的浓度分布梯度较小,同时 1:5 相和 2:17 相的磁性能很接近.随时效淬火温度的 降低, 500 °C, 400 °C 淬火合金的磁畴变窄,表明合 金中的畴壁能降低,同时磁畴中出现了较多的附加 畴,表明合金中出现了磁性非均匀区域,应该归结 于 1:5 相中存在非磁性元素 Cu 的非均匀分布和富 集^[11]. Xiong 等^[10]从热力学方面证明了传统 2:17 型 SmCo 合金时效过程中存在调幅分解,时效淬火 温度越低, Cu 在 1:5 相中的溶解度越高,其浓度幅 值越高. 另一方面高温 2:17 型 SmCo 合金相对于 传统 2:17 型 SmCo 合金有更高的 Cu 含量,因此胞 壁 1:5 相中 Cu 的浓度梯度分布会更高,正如 Yan 等^[8], Gopalan 等^[9] 所观测, 因此 1:5 相中 Cu 的富 集应来自调幅分解.

Craik 和 Hill^[12] 提出当高磁晶各向异性磁性材 料中存在磁性非均匀区域即非磁性元素的非均匀 分布时,近邻原子层面间交换作用的减弱,或者磁 晶各向异性常数的减弱,都会导致很深的畴壁能势 阱和较大的能量梯度,并产生较强的畴壁钉扎,因 此 1:5 相中 Cu 的不均匀分布将在中心形成较强的 内禀钉扎.从磁畴和磁滞回线分析的结果可以看出, 600°C 淬火 A 样品的 1:5 相中磁性较均匀,1:5 相 中形成的畴壁钉扎较弱,在反磁化过程中,胞壁 1:5 相中的磁矩应先出现了反转,同时由于其体积分数 较少,所以磁滞回线中出现了较小的台阶,决定矫 顽力的畴壁钉扎应位于两相界面处.随时效淬火 温度的降低,磁滞回线中的台阶消失,磁畴细化且 出现较多附加畴,1:5 相中的畴壁能量降低,从而在 该区域中形成较强的内禀钉扎.因此 2:17 型 SmCo 合金中应存在两处畴壁钉扎,钉扎场 H₀₁, H₀₂ 分 别为

$$H_{01} = \frac{1}{2M_{\rm s}} \frac{\Delta E_{\rm max}}{a}^{[12]},\tag{1}$$

$$H_{02} \propto \Delta \gamma = (K_1^{2:17} A_1^{2:17})^{1/2} - (K_1^{1:5} A_1^{1:5})^{1/2[13]}, \qquad (2)$$

其中(1)式中 ΔE_{max} 为不均匀区域两相邻原子 层面间最大的畴壁能量差, *a* 为晶格参数; (2)式 中 K_1 为磁晶各向异性常数, A_1 为交换劲度常数. 当时效淬火温度较高时, 钉扎场 $H_{01} < H_{02}$, 矫顽 力由两相界面处的畴壁钉扎决定.随时效淬火温 度的降低, 1:5 相中会形成较强的内禀钉扎 H_{01} , 且 $H_{01} \gg H_{02}$, 从而掩盖了两相界面处的畴壁钉 扎 H_{02} .



图 2 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 合金经不同时效温度淬火样品的磁畴结构 (a) 为时效 600 °C 淬火样品; (b) 为时 效 500 °C 淬火样品; (c) 为时效 400 °C 淬火样品

表 1 为不同时效温度淬火的 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1} Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 永磁合金样品的磁性能和矫顽力 温度系数.不同时效淬火温度样品的矫顽力在测 试温度 500 °C 时趋于相同,由此说明影响合金高 温矫顽力的因素不仅仅是 1:5 相中 Cu 含量的多 少,还应和 1:5 相中 Cu 元素的分布密切相关. 矫顽 力温度系数 β 随淬火温度的降低 ($\beta_{\text{RT}-500 \circ \text{C}} = \frac{H_{ci,\text{RT}} - H_{ci,500 \circ \text{C}}}{H_{ci,\text{RT}} \times (\text{RT} - 500)} \times 100\%, \text{RT}$ 代表室温) 逐 渐变为负值,且 $|\beta|$ 逐渐增加,如表 1 所示;时 效 600 °C 淬火的 A 样品出现了正的矫顽力温 度系数, $\beta_{\text{RT}-500 \circ \text{C}} = 0.163\%/^{\circ}$ C,时效 500 °C 淬 火样品的 $\beta_{\text{RT}-500 \circ \text{C}}$ 只有 $-0.005\%/^{\circ}$ C,矫顽力保 持了较好的高温稳定性;时效 400 °C 淬火样品 的 $\beta_{\text{RT}-500^{\circ}\text{C}} = -0.094\%/^{\circ}\text{C}.$

表 1 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 合金不同时效 温度淬火样品磁性能及矫顽力温度系数

样品编号	室温			500)°C	B/(0%/0C)
	$M_{\rm r}/{ m T}$	$_{\rm i} H_{\rm c}/{\rm T}$	Λ	$I_{\rm r}/{\rm T}$	$_{\rm i} H_{\rm c}/{\rm T}$	$-\beta/(10/C)$
А	0.63	0.37	().43	0.69	0.163
В	0.70	0.78	().45	0.76	-0.005
С	0.69	1.32	().45	0.73	-0.094

对于矫顽力温度系数, Liu 等^[14]研究了不同 z 值的 2:17 型 SmCo 基永磁合金的矫顽力温度系数, 提出矫顽力温度系数主要由胞体结构大小决定, 胞 体越小则矫顽力温度系数越低. 胞体在等温时效过 程中已经形成,在时效冷却过程中只会改变两相的成分,而胞体结构是不会发生改变的^[10],因此矫顽力温度系数随时效淬火温度的变化显然不可能是由胞体大小决定的,而主要是由两相成分决定的.时效 600°C淬火样品最强畴壁钉扎在两相界面处,矫顽力由两相界面处的畴壁能差决定

$$H_{\rm ic} \propto \Delta \gamma = (K_1^{2:17} A_1^{2:17})^{1/2} - (K_1^{1:5} A_1^{1:5})^{1/2[12]}, \qquad (3)$$

随测试温度的升高,由于 1:5 相中 Cu 含量较多,居 里温度相对较低,其磁晶各向异性常数随温度升高 要比 2:17 相中的 K_1 出现较快衰减 ^[15],从而使两 相界面处的能差随温度升高出现 $\Delta\gamma/dT > 0$,矫 顽力出现随测试温度升高而增加的温度反常现象, 如图 3 所示,获得了正矫顽力温度系数.



图 3 Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} 合金时效 600°C 淬 火后在不同温度下的矫顽力

对于时效 500 °C, 400 °C 淬火的合金, 由于 Cu 几乎可以完全溶于胞壁 1:5 相中, 而在胞体 2:17 相 中的溶解度却很低, 800 °C 时只有 4%, 温度越低溶 解度也随之降低, 所以合金经 810 °C 等温时效和 慢速冷却到 600 °C 淬火后, 大部分的 Cu 已经扩散 到 1:5 相中, 在更低温度淬火对 1:5 相中的 Cu 浓度 分布梯度影响较大,而对两相界面处的 Cu 分布影 响不会太大^[16],所以当测试温度达到500°C时,不 同时效温度淬火样品的矫顽力趋于相同,表明此时 最强畴壁钉扎均趋近于两相界面处,由此也说明合 金在较低温度淬火后,矫顽力在较高温度测试时的 衰减应是由 1:5 相中的畴壁能量梯度在高温下发生 变化引起的.具体原因则可能是随着测试温度的升 高, 胞壁中心 Cu 含量较高, 居里温度较低, 其磁性 将会逐渐减弱,成为顺磁性,磁晶各向异性常数 K1 大大降低,从而使1:5相中心区域失去内禀钉扎作 用,最强畴壁钉扎逐渐向外移动,从而使矫顽力在 高温下出现衰减. 当测试温度达到 500 °C 时, 整 个 1:5 相中的磁晶各向异性常数都已很低,其内禀 钉扎作用也随之消失,矫顽力将会由两相界面处的 畴壁能差决定.

4 结 论

1) 时效 600 °C 淬火, Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1} Zr_{0.033})_{6.9} 永磁合金的磁滞回线出现明显台阶,磁 畴接近条形畴, 胞壁 1:5 相和 2:17 相的磁性相差较 小, 胞壁 1:5 中形成的畴壁钉扎较弱, 矫顽力由两相 界面处的畴壁能差决定, 合金中应存在两处畴壁钉 扎; 随时效淬火温度的降低, 磁畴逐渐细化, 且出现 较多附加畴, 畴壁中的畴壁能降低, 形成较强的内 禀钉扎, 矫顽力由 1:5 相中 Cu 含量梯度分布决定, 从而掩盖了两相界面处的畴壁钉扎.

2) 当合金 1:5 相中的畴壁钉扎较弱, 最强畴壁 钉扎位于两相界面处时, 将会导致矫顽力温度反常 现象.

3) 时效淬火温度对合金在测试温度 500 °C 时的矫顽力几乎没影响, 在测试温度达到 500 °C 后, 矫顽力均由两相界面处的畴壁能差决定.

- Liu J F, Chui T, Dimitrov D, Hadjipanayis G C 1998 Appl. Phys. Lett. 73 3007
- [2] Streibl B, Fidler J, Schrefl T 2000 J. Appl. Phys. 87 4765
- [3] Gopalan R, Ohkubo T, Hono K 2006 Scri. Mater. 54 1345
- [4] Romero S A, de Campos M F, Rechenberg H R, Missell F P 2008 J. Magn. Magn. Mater. 320 e73
- [5] Liu J F, Ding Y, Zhang Y, Dimitar D, Zhang F, Hadjipanayis G C 1999 J. Appl. Phys. 85 5660
- [6] Rong C B, Zhang H W, Chen R J, Shen B G, He S L, Liu J P 2006

J. Phys. D: Appl. Phys. 39 437

- [7] Huang M Q, Turgut Z, Ma B M, Chen Z M, Lee D, Higgins A, Chen C H, Liu S, Chu S Y, Horwath J C, Fingers R T 2008 J. Appl. Phys. 103 07E134
- [8] Yan A, Gutfleisch O, Handstein A, Gemming T, Muller K H 2003 J. Appl. Phys. 93 7975
- [9] Gopalan R, Hono K, Yan A, Gutfleisch O 2009 Scri. Mater. 60 764
- [10] Xiong X Y, Ohkubo T, Koyama T, Ohashi K, Tawara K, Hono K

2004 Acta Mater. 52 737

- [11] Gutfleisch O, Müller K H, Khlopkov K, Wolf M, Yan A, Schäfer R, Gemming T, Schultz T 2006 Acta Mater. 54 997
- [12] Craik D J, Hill E 1974 Phys. Lett. 48 157
- [13] Liu J F, Hadjipanayis G C 1999 J. Magn. Magn. Mater. 195 620
- [14] Liu J F, Zhang Y, Dimitrov D, Hadjipanayis G C 1999 J. Appl. Phys. 85 2800
- [15] Liu S, Yang J, Doyle G, Potts G, Kuhl G 2000 J. Appl. Phys. 87 6728
- [16] Kronmüller H, Goll D 2002 Scri. Mater. 47 545

The coercivity of the high temperature magnets Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9} alloys*

Wang Guang-Jian^{1)2)†} Jiang Cheng-Bao¹⁾

1) (Key Laboratory of Aerospace Materials and Performance (Ministry of Education), School of Materials Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China)

2) (School of Science, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

(Received 1 January 2012; revised manuscript received 26 February 2012)

Abstract

The hysteresis behaviors domain structures and temperature coefficients of coercivity are investigated in $Sm(Co_{bal}Fe_{0.1}Cu_{0.1}Zr_{0.033})_{6.9}$, which is aged at 810 °C and slowly cooled with a rate of 0.5 °C/min, and then quenched at different temperatures. It is found that the demagnetization cures show two steps clearly as the alloys are quenched at 600 °C, which means that there should have two pinnings on the domain wall, and its domain structure appears more as a zigzag shape domain, which means that there should be a small gradient of Cu distribution in the 1:5 cell boundary phase and a small domain wall pinning in the cell boundary phase. The maximum domain wall pinning should be at the interface between the 1:5 cell boundary phase and 2:17 cell phase. As the alloys are quenched at a lower temperature, the steps in the demagnetization cures disappear. At the same time, their domain structures become narrower, and show more attached domains, which means that a lower domain wall energy is in the 1:5 cell boundary phase and 2:17 cell boundary phase and that the maximum domain wall pinning should be in the center of the 1:5 cell boundary phase. As the maximum domain wall pinning is in the center of the 1:5 cell boundary phase, the coercivity will show an abnormal temperature dependence. While as the maximum domain wall pinning is in the center of the 1:5 cell boundary phase, the coercivity will show an abnormal temperature dependence. While as the maximum domain wall pinning is in the center of the 1:5 cell boundary phase, the coercivity will decrease with temperature increasing. As the testing temperature rises to 500 °C, the coercivities for all samples nearly come to the same values, and the maximum domain wall pinnings all should come to the interface between the 1:5 cell boundary phase and 2:17 cell phase.

Keywords: 2:17 type SmCo high temperature magnets, hysteresis loop, domain structure, temperature coefficient of coercivity

PACS: 75.50.Ww, 75.60.-d, 75.60.Jk

^{*} Project supported the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51071010), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, China.

[†] E-mail: wgjylh@yahoo.com.cn